

Title (en)

Semi-rigid overwrapping for a set of packages

Title (de)

Halbsteife Umverpackung für einen Satz von Verpackungen

Title (fr)

Suremballage en un matériau semirigide pour un lot de conditionnements

Publication

EP 0853046 A1 19980715 (FR)

Application

EP 98400039 A 19980112

Priority

FR 9700190 A 19970110

Abstract (en)

The packaging is formed from cardboard or corrugated cardboard and is parallelepiped in shape, with a base (1), two parallel side walls (2), and short flaps along the base and sides of its open ends. The side walls of the cover are cut out to make two flaps (3b) which are folded upwards and over to be joined over the top of the containers packed inside the cover. Each side flap has one section which overlaps the upper edge of a side wall from which it is cut and a main section folded over the top of the cover where it overlaps and is joined to the opposite flap.

Abstract (fr)

Ce suremballage comprend deux parois latérales parallèles (2) de même hauteur attenantes à une partie de fond (1), dans chacune desquelles est découpé un volet (3) articulé sur la paroi (2) par une première ligne de pliage parallèle à la partie de fond (1) et voisine du bord supérieur de la paroi (2), une seconde ligne de pliage parallèle à la précédente divisant ce volet (3) en deux parties, l'une de ces parties étant apte à venir s'appliquer contre la portion supérieure de la paroi (2) attenante et l'autre à être rabattue parallèlement à la partie de fond au-dessus des objets conditionnés, en prenant appui sur ceux-ci. Selon l'invention, la partie de chaque volet (3) apte à venir s'appliquer contre la portion supérieure de la paroi (2) à laquelle elle est attenante prend appui contre la face de cette portion de paroi tournée vers l'intérieur du conditionnement. <IMAGE>

IPC 1-7

B65D 5/42; **B65D 71/00**

IPC 8 full level

B65D 71/00 (2006.01); **B65D 71/12** (2006.01)

CPC (source: EP)

B65D 71/125 (2013.01); **B65D 2571/00141** (2013.01); **B65D 2571/00222** (2013.01); **B65D 2571/0066** (2013.01); **B65D 2571/0079** (2013.01); **B65D 2571/00845** (2013.01)

Citation (search report)

- [XD] DE 8522799 U1 19851017
- [AD] DE 8604054 U1 19870611
- [A] DE 8522798 U1 19851017
- [A] US 3833116 A 19740903 - HOWE W

Designated contracting state (EPC)

BE DE ES GB IE IT NL PT

DOCDB simple family (publication)

EP 0853046 A1 19980715; FR 2758307 A1 19980717; FR 2758307 B1 19990409

DOCDB simple family (application)

EP 98400039 A 19980112; FR 9700190 A 19970110